

AIハードウェアオープンラボ



写真準備中

本プロジェクトでは、次世代半導体デバイスとして注目されているAIハードウェアを本校で開発するべく、基礎知識の習得、最新の研究調査、大学等との連携・共同研究を行う。デバイス開発は本校の半導体プロセス加工が可能なクリーンルームで実施する。